

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7341074

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT	
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME AND ADDRESS	
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>		
	<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
	SHIGA SEMICONDUCTOR CO., LTD.	10/01/2021
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>		
<b>Name:</b>	MMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	
<b>Street Address:</b>	2-11-2, TSURUMAKI, TAMA-SHI	
<b>City:</b>	TOKYO	
<b>State/Country:</b>	JAPAN	
<b>Postal Code:</b>	206-8567	
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 64</b>		
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	
Patent Number:	7569413	
Patent Number:	7849583	
Patent Number:	7907744	
Patent Number:	7943413	
Patent Number:	8048772	
Patent Number:	8274797	
Patent Number:	8295515	
Patent Number:	8300857	
Patent Number:	8314485	
Patent Number:	8327711	
Patent Number:	8338950	
Patent Number:	8351625	
Patent Number:	8374364	
Patent Number:	8379887	
Patent Number:	8541852	
Patent Number:	8542851	
Patent Number:	8620014	
Patent Number:	8627725	
Patent Number:	8699728	
Patent Number:	8803257	

PATENT

<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Patent Number:</b>	8890265
<b>Patent Number:</b>	8917897
<b>Patent Number:</b>	8969981
<b>Patent Number:</b>	8976985
<b>Patent Number:</b>	9029204
<b>Patent Number:</b>	9118994
<b>Patent Number:</b>	9126823
<b>Patent Number:</b>	9167352
<b>Patent Number:</b>	9199837
<b>Patent Number:</b>	9260292
<b>Patent Number:</b>	9319798
<b>Patent Number:</b>	9326081
<b>Patent Number:</b>	9344807
<b>Patent Number:</b>	9351082
<b>Patent Number:</b>	9363617
<b>Patent Number:</b>	9374644
<b>Patent Number:</b>	9380392
<b>Patent Number:</b>	9380393
<b>Patent Number:</b>	9414139
<b>Patent Number:</b>	9420380
<b>Patent Number:</b>	9462364
<b>Patent Number:</b>	9493338
<b>Patent Number:</b>	9521491
<b>Patent Number:</b>	9544697
<b>Patent Number:</b>	9549263
<b>Patent Number:</b>	9560454
<b>Patent Number:</b>	9599648
<b>Patent Number:</b>	9641939
<b>Patent Number:</b>	9668063
<b>Patent Number:</b>	9674618
<b>Patent Number:</b>	9723423
<b>Patent Number:</b>	9743195
<b>Patent Number:</b>	9958315
<b>Patent Number:</b>	10375482
<b>Patent Number:</b>	10412501
<b>Patent Number:</b>	10425743
<b>Patent Number:</b>	10440481
<b>Patent Number:</b>	10469957

Property Type	Number
Patent Number:	10555087
Patent Number:	10555089
Patent Number:	11064299
Patent Number:	7277774
Patent Number:	7809468
Patent Number:	9250210

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:** (703)739-2815

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Email:** recordals@cpaglobal.com

**Correspondent Name:** CPA GLOBAL LIMITED

**Address Line 1:** LIBERATION HOUSE

**Address Line 2:** CASTLE ST

**Address Line 4:** ST HELIER, JERSEY JE1 1BL

<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	HELEN BIRRELL
<b>SIGNATURE:</b>	/IPR/PJ/NGB SHIGA (CP2021-151)/CNCA64PT/
<b>DATE SIGNED:</b>	05/20/2022

**Total Attachments: 9**

source=CON Split COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page1.tif  
source=CON Split COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page2.tif  
source=CON Split COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page3.tif  
source=CON Split COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page4.tif  
source=CON Split COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page5.tif  
source=COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page1.tif  
source=COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page2.tif  
source=COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page3.tif  
source=COA - MMI SEMICONDUCTOR CO. LTD\_#page4.tif

## Declaration by The Translator

I, Satoshi Harada, declare and state:

THAT I am a citizen of Japan presently employed at NGB Corporation, having place of business at 1-7-13, Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan;

THAT I understand Japanese and English languages and that the attached document in English is a true partial translation made by me of the official documents enclosed.

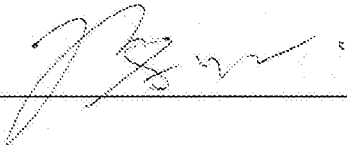
I declare further that all statement made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of application or any IP right issuing thereon.

Date:

May 9<sup>th</sup> 2022

---

Name :



---

**The Commercial Register**  
**Certificate of Partial Closed Matters**  
(Partial translation)

686-2 Ichimiyake, Yasu-shi, Shiga

MMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.

Corporate No.	1600-01-023502	
Corporate Name	<u>SHIGA SEMICONDUCTOR CO., LTD.</u>	
	MMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	Changed on 1 October 2021 Registered on 1 October 2021
Head Office	<u>686-2 Ichimiyake, Yasu-shi, Shiga</u>	

omitted

Serial No. T618917

\*Underlined portion indicates a deletion.

1/3

omitted

Corporate Split	30 September 2021, split from OMRON CORPORATION of 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-Dori, Shimogyo-Ku, Kyoto-Shi Registered on 30 September 2021
-----------------	--

Serial No. T618917

\*Underlined portion indicates a deletion.

2/3

Other related matter to the registration	1 October 2021 the Head Office was moved to 2-11-2, Tsurumaki, Tama-Shi, Tokyo Registered on 20 October 2021 Closed on 20 October 2021
--	---

This is the document certified to be the full disclosure of the items recorded in the Commercial Register having been closed.  
(Otsu District Legal Affairs Bureau Jurisdiction)

2 December 2021

Tokyo Legal Affairs Bureau Fuchu Branch

Registrar: Kenji TAKIZAWA (Seal)

Serial No. T618917

\*Underlined portion indicates a deletion.

3/3

# 閉鎖事項全部証明書

滋賀県野洲市市三宅686番地2  
MMIセミコンダクター株式会社

会社法人等番号	1600-01-023502	
商号	滋賀セミコンダクター株式会社	
	MMIセミコンダクター株式会社	令和 3年10月 1日変更
		令和 3年10月 1日登記
本店	滋賀県野洲市市三宅686番地2	
公告をする方法	官報に掲載する方法により行う。	
	当会社の公告方法は、電子公告とする。 <a href="https://www.mitsumi.co.jp/mmi/">https://www.mitsumi.co.jp/mmi/</a> ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。	令和 3年10月 1日変更
		令和 3年10月 1日登記
会社成立の年月日	令和3年7月20日	
目的	(1) MEMS製品の開発、製造及び販売 (2) 前号に付帯関連する一切の業務	
	(1) 各種半導体製品の開発、製造及び販売 (2) 前号に付帯関連する一切の業務 令和 3年10月 1日変更	令和 3年10月 1日登記
発行可能株式総数	4株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 1株	
資本金の額	金5000万円	
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。	
役員に関する事項	取締役 用 害 毀	

	取締役	荒井博文	
	取締役	佐々木一夫	
	取締役	石合信正	令和 3年10月 1日就任 令和 3年10月 1日登記
	取締役	矢野功次	令和 3年10月 1日就任 令和 3年10月 1日登記
	取締役	牧田実	令和 3年10月 1日就任 令和 3年10月 1日登記
	滋賀県大津市仰木の里東六丁目5番4号 代表取締役 用 書 毅		
	監査役	仲谷信之	令和 3年10月 1日辞任 令和 3年10月 1日登記
	監査役	湯谷淳	令和 3年10月 1日就任 令和 3年10月 1日登記
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 令和 3年10月 1日設定 令和 3年10月 1日登記		
会社分割	令和3年9月30日京都市下京区堀小路通堀川東入南不動堂町80-1番地オムロン株式会社から分割 令和 3年 9月30日登記		
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社		
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社		
登記記録に関する事項	設立 令和 3年 7月20日登記		

滋賀県野洲市三宅686番地2  
MMIセミコンダクター株式会社

令和3年10月1日東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2に本店移転

令和3年10月20日登記

令和3年10月20日閉鎖



これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。

(大津地方法務局管轄)

令和3年12月2日

東京法務局府中支局

登記官

滝沢健治



整理番号 T618917

\* 下線のあるものは抹消事項

PATENT

REEL: 060132 FRAME: 0473



## Declaration by The Translator

I, Satoshi Harada, declare and state:

THAT I am a citizen of Japan presently employed at NGB Corporation, having place of business at 1-7-13, Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan;

THAT I understand Japanese and English languages and that the attached document in English is a true partial translation made by me of the official documents enclosed.

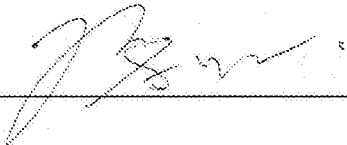
I declare further that all statement made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of application or any IP right issuing thereon.

Date:

May 9<sup>th</sup> 2022

---

Name :



---

**The Commercial Register**  
**Certificate of Partial Historical Matters**  
(Partial translation)

2-11-2, Tsurumaki, Tama-Shi, Tokyo  
MMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.

Corporate No.	1600-01-023502
Corporate Name	MMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.
Head Office	2-11-2, Tsurumaki, Tama-Shi, Tokyo

omitted

Serial No. T626469

\*Underlined portion indicates a deletion.

1/2

omitted

Other related matter to the registration	1 October 2021 the Head Office was moved from 686-2 Ichimiyake, Yasu-Shi, Shiga <span style="float: right;">Registered on 14 October 2021</span>
--	--

This is the document certified to be the full disclosure of the items recorded in the Commercial Register having been not closed.  
(Tokyo Legal Affairs Bureau Fuchu Branch Jurisdiction)

19 January 2022

Tokyo Legal Affairs Bureau Fuchu Branch  
Registrar      Kenji TAKIZAWA (Seal)

Serial No. T626469

\*Underlined portion indicates a deletion.

2/2

# 履歴事項全部証明書

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2  
MMIセミコンダクター株式会社

会社法人等番号	1600-01-023502	
商号	MMIセミコンダクター株式会社	
本店	東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2	
公告をする方法	当会社の公告方法は、電子公告とする。 <a href="https://www.mitsumi.co.jp/mmi/">https://www.mitsumi.co.jp/mmi/</a> ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。	
会社成立の年月日	令和3年7月20日	
目的	(1) 各種半導体製品の開発、製造及び販売 (2) 前号に付帯関連する一切の業務	
発行可能株式総数	4株	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 1株	
資本金の額	金5000万円	
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。	
役員に関する事項	取締役	用 害 毅
	取締役	荒 井 博 文
	取締役	佐 々 木 一 夫
	取締役	石 合 信 正

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2  
MMIセミコンダクター株式会社

	取締役 矢野 功次	令和 3年10月 1日就任
	取締役 牧 田 実	令和 3年10月 1日就任
	滋賀県大津市仰木の里東六丁目5番4号 代表取締役 用 審 毅	
	監査役 湯 谷 淳	令和 3年10月 1日就任
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社	
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社	
登記記録に関する事項	令和3年10月1日滋賀県野洲市市三宅686番地2から本店移転 令和 3年10月14日登記	



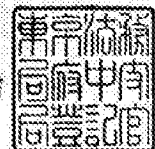
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

(東京法務局府中支局管轄)

令和 4年 1月19日

東京法務局府中支局  
登記官

滝 沢 健 治



整理番号 T626469

\* 下線のあるものは抹消事項で

PATENT

RECORDED: 05/20/2022

REEL: 060132 FRAME: 0477